

证券代码：524278.SZ

证券简称：25 圆融 K1

证券代码：524279.SZ

证券简称：25 圆融 K2

厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2025】623 号文注册。根据《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），品种一为 3 年期，品种二为 5 年期，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 28 日，最终品种一实际未发行；品种二实际发行规模为 10.00 亿元，票面利率为 2.06%，认购倍数为 2.67 倍。

发行人董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华福证券有限责任公司及其关联方参与认购，获配 6.10 亿元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项

的通知》等各项有关要求。

本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人开设监管账户作为本期募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管，账户明细如下：

1、户名：厦门金圆投资集团有限公司

账号：8114901013800163828

开户银行：中信银行股份有限公司厦门分行营业部

行号：302393034208

2、户名：厦门金圆投资集团有限公司

账号：8005100000026817

开户银行：厦门国际银行股份有限公司厦门分行

行号：781393010054

3、户名：厦门金圆投资集团有限公司

账号：955940005110000

开户银行：招商银行股份有限公司厦门分行营业部

行号：308393033030

特此公告。

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：厦门金圆投资集团有限公司



2025年5月28日

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：金圆统一证券有限公司



2025 年 5 月 28 日

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司

2025 年 5 月 28 日



(本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2025年 5月28日

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华福证券有限责任公司



2025年5月28日